

#### **Sensor Delamination – Overview on Actions at IJCLab**



## Metrology and PCB Deformation

- Setup of a device to measure the flatness of the PCB at different stages
- PCBs will be out into cabling machine and dimensions will be monitored before and
- afterwards

## Glue – Alternative agents and procedures

- After discussion with Astronomy Institute of Paris and Epotek
- Test glue of type H20E as alternative to Epoted E4110, proposal of Astronomy Institute of Paris and Epotek -> ordered
- Use an underfill for mechanical stabilisation (proposal of Epotek) -> ordered
  - An underfill is a highly viscose agent that ensures mechnical stability by capillary effect
- See copy of order on next slide
- Placing a grid onto the wafers
  - Proposal of insitute C2N 9after two meetings with them)
  - See copy of order on next slide
- There exist also glues that simply ensures mechanical stability

## Assembly of ASUs

- With gluing robot as in the past or studying alternatives (serigraphy)?
- How to accurately place the sensors (or glass plates for tests)
- Which installation is needed?



# **Sensor Delamination – Ordered Glue**



EDP	Désignation du matériel	Date livr.	Référence	Qté	P.U. H.T.	Taux Rem.	Prix H.T.
9/AIDAW8 F	EPO-TEK H 20 E KIT DE 1 OZ (28,35g)	23/03/2023	H20E-10	1,00	288,59	0,00	288,59
Acr.: AIDAINNOVA Ctre fi.: 0391 Fonds: 1 Dom. Fonc: A1IN2P3 AGD: AGDI_210487_01_0391_2021 Elt. an.: 696052							
9/AIDAW8 F	EPO-TEK E 4110 KIT DE 1 OZ (28,35g)	23/03/2023	E4110-10	1,00	307,84	0,00	307,84
Acr.: AIDAINNOVA Ctre fi.: 0391 Fonds: 1 Dom. Fonc: A1IN2P3 AGD: AGDI_210487_01_0391_2021 Elt. an.: 696052							
9/AIDAW8 F	EPO-TEK EJ2189 KIT DE 1 OZ (28,35g)	23/03/2023	EJ2189-10	1,00	334,59	0,00	334,59
Acr.: AIDAINNOVA Ctre fi.: 0391 Fonds: 1 Dom. Fonc: A1IN2P3 AGD: AGDI_210487_01_0391_2021 Elt. an.: 696052							
9/AIDAW8 F	EPO-TEK 301-2 FL KIT DE 8 OZ (226,8	23/03/2023	3012FL-80	1,00	136,03	0,00	136,03
Acr.: AIDAINNOVA Ctre fi.: 0391 Fonds: 1 Dom. Fonc: A1IN2P3 AGD: AGDI_210487_01_0391_2021 Elt. an.: 696052							
9/AIDAW8 F	EPO-TEK 353 ND-T KIT DE 5 OZ (141,7	23/03/2023	353NDT-50	1,00	104,83	0,00	104,83
Acr.: AIDAINNOVA Ctre fi.: 0391 Fonds: 1 Dom. Fonc: A1IN2P3 AGD: AGDI 210487_01_0391_2021 Elt. an.: 696052							
9/AIDAW8 F	transport UPS COLIS 0-2KG	23/03/2023		1,00	22,00	0,00	22,00
Acr.: AIDAINNOVA Ctre fi.: 0391 Fonds: 1 Dom. Fonc: A1IN2P3 AGD: AGDI 210487 01 0391 2021 Elt. an.: 696052							



#### **Sensor Delamination – Procedure C2N**



Fabrication du masque 5 pouces de la structure à réaliser (dessin à nous fournir en format GDS ou équivalent)

Développement du procédé de fabrication des structures en SU8 sur substrats de verre. Différentes épaisseurs possibles (maxi 50µm) à valider ensemble.

Fourniture de 10 substrats de verre 4 pouces avec les structures demandées

Les coûts des substrats vierges de verre, des étapes de mise au point par lithographie UV